

# 关于合并子公司 GRITEK 与中信证券(主办券商)签订辅导协议以及关于中国证券监督管理委员会受理登记的相关通知

---

2021. 7. 28

我司合并子公司有研半导体硅材料股份公司（英文简称：GRITEK，公司曾用名：有研半导体材料有限公司）与中信证券股份有限公司于7月5日签订了首次公开发行人民币普通股（A股）并在A股上市的辅导协议，根据该协议，GRITEK 正就上市相关工作进行准备，并向中国证监会北京监管局（简称：北京证监局）递交了辅导备案材料，北京证监局于7月13日正式受理。特此通知。